

Effisus Bond FT

Preparação do substrato

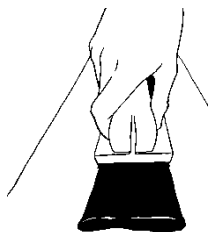
1



Todos os substratos devem estar secos. Limpe todos os substratos com o Effisus Cleaner. Qualquer material solto deve ser removido. As operações de colagem não podem ser realizadas sobre superfícies geladas.

Aplicação do primário

2



Aplique o Effisus Primer RED+ em todas as superfícies onde a Effisus Bond FT será aplicada, utilizando a esponja fornecida. Esfregue bem a membrana enquanto o primário estiver molhado, movendo-se para cima e para baixo na área da junta. Deixe o primário secar ao toque (sem transferência de material). O tempo de secagem varia dependendo da temperatura ambiente e da humidade (normalmente menos de 20 minutos).

NOTA: Tenha cuidado ao instalar em temperaturas abaixo de 5 °C (40 °F) para evitar o embaciamento do primário EPDM (formação de condensação na superfície do primário).

Colagem

3



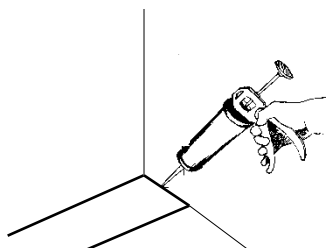
Assim que o primário estiver seco, instale imediatamente a fita Effisus Bond FT.

Posicione a fita Effisus Bond FT sobre a área preparada com primário e remova o revestimento protetor. Pressione e molde a fita Effisus Bond FT com a mão.

Passe a fita Effisus Bond FT com um rolo de silicone de 5 cm de largura.

Selagem perimetral

4



Sele as bordas da fita Effisus Bond FT com uma camada de 5 mm de diâmetro do selante adesivo Effisus Bonding KF+P.